

令和 年 月 日

株式会社 ○○ 御中

株式会社 WAKKA
代表取締役 ○○
大分県○○
○○○○-○○-○○○○

担当者

解体完了証明書

以下の通り解体したことを証明いたします。

製品受領日 令和 年 月 日 解体終了日 令和 7年 月 日
受領場所 株式会社○○ 様にて

NO	メーカー	カテゴリ	商品型番	製造番号	備考
1	ノートパソコン	Buffalo	○○	○○	
2	ノートパソコン	TOSHIBA	○○	○○	
3	ノートパソコン	Lenovo	○○	○○	
4	ノートパソコン	Lenovo	○○	○○	
5	デスクトップパソコン	FUJITSU	○○	○○	
6	デスクトップパソコン	FUJITSU	○○	○○	
7	デスクトップパソコン	FUJITSU	○○	○○	
8	デスクトップパソコン	FUJITSU	○○	○○	
9	デスクトップパソコン	FUJITSU	○○	○○	
10	デスクトップパソコン	FUJITSU	○○	○○	
11					
12					
13					
14					
15					

令和 年 月 日

株式会社〇〇 御中

担当

株式会社 WAKKA
代表取締役 〇〇
大分県〇〇
〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇

HDD解体証明書

以下の通り解体処理したことを証明いたします。

製品受領日	令和 年 月 日	
受領場所	株式会社〇〇様にて	
解体物詳細	メーカー	別紙参照
	カテゴリ	
	商品型番	
	製造番号	
破壊完了日時	令和 年 月 日	

【解体前】



【解体後】 (特に記憶装置HDD部)



ハードディスク	物理的に解体破壊 (写真参照)
ディスク部	〇〇にて粉碎、溶解リサイクル
電子基板部	〇〇に於いて破碎、溶解リサイクル
本体その他	〇〇に於いて破碎